

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部成分表製品名(鉛フリー): XC9270xxxxQR-G  
標準質量: 80 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	2.378	シリコン	29700	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	23.135	銅	289200	7440-50-8
	0.159	銀	2000	7440-22-4
ダイアタッチ	0.761	銀	9500	7440-22-4
	0.087	エポキシ	1100	—
ボンディングワイヤ	0.255	金	3200	7440-57-5
封止樹脂	46.023	溶融シリカ	575300	60676-86-0
	4.184	エポキシ樹脂	52300	—
	1.674	フェノール樹脂	20900	—
端子メッキ	1.344	錫	16800	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。